# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representation of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP402177578A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02177578 A

TITLE:

MANUFACTURE OF PIEZOELECTRIC CERAMIC

PUBN-DATE:

July 10, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HONDA, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

TOYOTA MOTOR CORP

N/A

APPL-NO:

JP63332546

APPL-DATE: December 28, 1988

INT-CL (IPC): H01L041/24, C04B035/49

US-CL-CURRENT: 29/25.35

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To make a piezoelectric ceramic miniaturized and lightweight and to hold down a burning temperature to be low by a method wherein a forming operation of a lead titanate zirconate layer is repeatedly executed using a solution which is prepared in such a manner that a titanium compound, a zirconium compound, and a lead compound are compounded together so as to make the composition ratio of each metal equal to that of lead titanate zirconate.

CONSTITUTION: A liquid film is formed on a substrate 2 using a solution which contains a titanium compound, a zirconium compound, and a lead compound compounded to make a composition ratio of each metal equal to that of lead titanate zirconate. Then, the liquid film is dried up and thermally treated to form a lead titanate zirconate layer 1 on the substrate 2, and this forming operation is repeated to form two or more lead titanate zirconate layers 1 in lamination on the substrate 2. As a lead titanate zirconate layer formed on a substrate through a single operation is very small in thickness, only one layer of crystal layer is formed in a thicknesswise direction and in result the whole laminated layer becomes an aggregate of crystal excellent in orientation. By this setup, a piezoelectric ceramic of this design can be burned at a low temperature, made small and lightweight, and improved in performance.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

#### ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### ◎ 公開特許公報(A) 平2-177578

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月10日

H 01 L 41/24 C 04 B 35/49

A 7412-4G

7342-5F H 01 L 41/22

Α ...

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

> ②特 願 昭63-332546 ②出 願 昭63(1988)12月28日

⑩発 明 者 本 多

康 二 愛知県豊田市

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

**⑰出 願 人 トヨタ自動車株式会社** 

愛知県豊田市トヨタ町1番地

四代 理 人 弁理士 萼 優 美 外 2名

EE 4M 25

1. 発明の名称

圧電セラミックスの製造方法

#### 2.特許請求の範囲

#### 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は圧電セラミックスの製造方法に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

電圧を印加するととによって歪みを生ずる圧 電セラミックスは、圧電素子としてアクチュエ ータなどに使用される。そして、圧電セラミックスの圧電特性を改良するため、その電気的特性に異方性を持たせることが行われる。すなわち、経方向の圧電定数 dasを横方向の圧電量を対したまり、変位量を増大させることにより、例えば接着タイプ又は一体焼成タイプのスタック型アクチュエータに応用した場合、各圧電セラミックス層間の剝離現象を防止できる。

圧電セラミックスの電気的特性に異方性を持たせる方法としては次の 3 つの方法が代表的な方法である。

- (1) 単軸ブレス成形による方法
- (2) 針状原料を使用する方法
- (3) 焼成段階で一方向の分額を行り方法

方法(1)としては、例えば特開昭 60-77307 号公報には、P60及びTiOsを主成分とし、更 に所定盤の、Gd.Sm.Nd.Prの酸化物のうちの 少なくとも1間、酸化マンガン及び酸化アルミ ニウムを含む混合粉末を円板状にプレス成形し、1200~1260℃で5時間焼成した後両面に電極を設け、更に分極処理する方法が記載されている。

又、方法(2)としては、基材が有機高分子である複合圧電体の場合であるが例えば特開昭 61-285181号公報には、有機高分子層中に、圧電特性の異なる複数種の圧電体機維を層に垂直な方向にそれぞれ平行に配列する方法が記載されている。

更に、方法(3)としては、例えばチタン酸ジルコン酸鉛成形体を 5 5 0~1 5 0 0 c に加熱焼成しながら、前記成形体の一方向に数百 V 程度の電圧を印加する方法がある。

#### [ 発明が解決しよりとする課題]

しかしながら、特開昭 60-77507号公報記 戦の方法では非常に小型のものや厚さが薄いも のを製造することは困難であり、又、焼成温度 も高くなる。

又、 特開昭 61-283181 号公報記載の方法

のである。

テタン化合物、 ジルコニウム化合物及び鉛化合物は例えば塩類、 アルコキシド、 館体などの形態であってよい。

これらを各金属の比がチタン酸ジルコン酸鉛の組成比と同一となるように含む溶液の溶媒は しては、前配各化合物の形態に応じて有機溶媒 又は無機溶媒又はこれらの混合溶媒を適宜用いる。各化合物の腹度はチタン酸ジルコン酸鉛脂 (一層)の厚みなどに応じて定める。又、前配 各化合物以外に所望により他の化合物を含んでいてもよい。

基材は熱処理の際の温度に耐えられるもの例 えばガラス、セラミックス、耐熱金属である。

基材上に所定學みの液体薄膜を形成する方法 としては慣用の方法例えば浸漬法、喫傷法、塗 布法等を用いることができる。

液体容膜を形成した役の乾燥及び熱処理条件 は溶媒の種類や液体溶膜の厚みなどに応じて決 定する。 は、圧電体観維を別に用意し、且つ圧電体の製造時に圧電体複雑を所定方向に配列しなければならず、製造工程が煩雑となる。

更に、焼成段階で一分向の分極を行り方法も 所望の分極を起すことは困難である。

本発明は上記従来技術における問題点を解決 するためのものであり、その目的とするところ は小型、軽量で分極が起り易し且つ焼成温度が 低い圧電セラミックスを容易に得ることができ る製造方法を提供することにある。

#### [ 課題を解決するための手段]

上記録題を解決するため、本発明の圧電セラミックスの製造方法は、チタン化合物とジルコニウム化合物と鉛化合物とと配合を基のとなる。各金属のと比がチタン酸分の組成比とではなるのでは、かって、変換した、変が、では、変換し、変が、変が、では、変換を形成し、では、変換を形成するととを特徴とする。

#### (作用)

一回の操作で基板上に形成されるチタン設ジルコン酸船層の厚みが非常に移い(最大1μm)ので、熱処理において、厚みと直交する方がにはなったときさの結晶が無秩序に成長するが、厚み方向には1層の結晶層しか形成されず、と即みためチタン配が配向性の良い結晶の集合体となり分極が容易となるため圧電特性が向上する。

#### 〔寒施例〕

以下の実施例及び比較例において本発明を更に詳細に説明する。なお、本発明は下記実施例に限定されるものではない。

#### 実施 佣 1

チタンテトライソプロポキシド(TTIP) Q48 モルとジルコニウムテトラブトキシド(ZTB) Q52モルとをイソプロパノール 300 mlに落解し て混合イソプロパノール溶液(モル比: Tl/Zr= = 48/52)とし、これにチタンとジルコニウム

のモル数の 2 倍モルのジエタノールアミン (DEA)109を加え、室温で1~2時間提拌し て均一潜液とした。次いでこの溶液に酢酸鉛 1 モルを加え、完全に潜解した。耐熱ガラス板か らなる基板 ( 寸法: 縦 2 cm 、模 4 cm 、厚み 2 m) を潜液に30秒浸漬した後6㎝/分の速度で引 色上げた。なお、液体薄膜の厚みは引き上げ速 度で決まり、速度が遅くなれば液体薄膜は厚く なる。次いで基板を室温で30分乾燥後600℃ で30分間熱処理して基板上に厚み1amのテタ ン酸ジルコン酸鉛層を形成した。第1図にその 説明図を示す。図中、1はチタン酸ジルコン酸 鉛層、2 は基板である。又、第2 図は第1 図を A方向から見た図である。前配操作を50回繰 り返して第3図に示す如く、チタン酸ジルコン 酸鉛層 1 を 5 0 層積層形成した。次いでとれた シリコンオイル中 150cで 3 kv/m の世界を印 加して分極処理を行い、圧電セラミックスを得 た。

式(1)より実施例における面徴比As 及び比較例における面積比Aoを求め、下記式(11)により配向度Pを求めた。

$$P = \frac{As}{As} \tag{I}$$

結果を下記表に示す。

実施例2

	配向度	電気機械結合係数		比勝電率
		K <sub>81</sub>	K <sub>20</sub>	€ 23 T/ €0
実施例1	6.18	0.58	0.72	1350
突施例 2	6.2.5	0.41	0.69	1410
比較例	100	0.45	0.28	910

段より明らかな如く、実施例1及び2の圧制 セラミックスは比較例の圧電セラミックスに比べて配向度が非常に向上している。その結果、 級効果を表わす電気機械結合係数Kssが非常に優れたものとなった。

#### 〔発明の効果〕

上述の如く本発明の圧電セラミックスの製造 方法は、チタン化合物とジルコニウム化合物と 実施例1 と同様にして、基板1上にチタン酸ジルコン酸鉛層1を100層積層形成して、圧電セラミックスを得た。

#### 比較例

実施例1で調製した容液を200でで蒸発乾固し、得た粉体を乳ばちに入れ粉砕して微粉末とした。次いでとの微粉末を単軸プレスを用いて2トン/dの圧力で加圧成形して、厚み100μmの存板とした。次いでとれを1200でで1時間 燃成した。

#### <性能比較試験>

実施例 1.2 及び比較例の圧電セラミックスについて、配向度、電気機械結合保数及び比勝電事を測定した。なお、配向度は次のようにして算出した。すなわち、まず網をターゲットとして Kan 線を用い、C 軸 ([002]軸)と a 軸 ([200]軸) におけるピーク面積 Se及び Sa から下配式(!)により面積比A を算出する。

$$A = \frac{Sc}{Sc + Sa} \tag{I}$$

鉛化合物とを、各金属の比がチタン酸ジルコン 酸鉛の組成比と同一となるように含む溶液を用 いて基板上に液体薄膜を形成し、次いで乾燥し 熱処理して該差板上にチタン酸ジルコン酸鉛層 を形成し、更に前記操作を繰り返すことにより、 該基板上に複数のチタン酸ジルコン酸鉛脂を積 層形成するため、チタン酸ジルコン酸鉛層が配 向性の良い結晶層となり、分板が容易であり、 又、脱分種もほとんど起らず信頼性が高い。更 に、従来法に比べて低温で協成できるため、基 材などの選択範囲が広がりコンポジット化が容 易であるとともに設計の自由度が増す。又、従 来法に比べて薄くて電気特性が優れたチタン酸 ジルコン酸鉛層を容易に得ることができるので、 電子部品の小型・軽量化及び性能向上に効果が ある。更に本発明の方法はどのよりな形状の基 板上にもチタン酸ジルコン酸鉛層を形成すると とができるので電子部品の製造等に適用する場 合の応用範囲が広い。

4 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の圧電セラミックスの製造方法において、基板上に1 層のテタン酸ジルコン 酸鉛層を形成した状態を示す説明図、

第 2 図は第 1 図を A 方向から見た状態を示す 説明図、

第3図は本発明の方法により基板上に50層のテタン酸ジルコン酸鉛層を積層形成した状態を示す説明図である。

❷中、

1 … チタン酸 ジルコン酸鉛層 2 … 基板

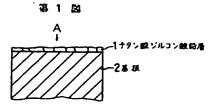
4 超出 4 4 4

トヨタ自動車株式会社

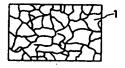
代理人 弁理士

**货** 货

(ほか2名)



第 2 図



第 3 図

